

## Der SEMI Technology Unites Global Summit rückt die digitale Transformation, die Innovation und das Wachstum der Mikroelektronikbranche ins Rampenlicht

**BERLIN – 15 Januar 2021** – Führungskräfte der globalen Industrie aus allen sieben SEMI-Regionen treffen sich vom 15. bis 19. Februar 2021 online zum ersten SEMI [Technology Unites Global Summit](#), um Keynotes über die Bedeutung der Technologie zur Vereinigung der Welt zu verfolgen und Einblicke zu erhalten, wie die Mikroelektronik-Industrie die digitale Zukunft gestalten kann. Die virtuelle Veranstaltung wird Branchenführer und Stakeholder aus der gesamten Wertschöpfungskette für Elektronikdesign und -herstellung über die neuesten Entwicklungen, Trends und Innovationen in Schlüsselbereichen des Branchenwachstums wie Smart Mobility, Smart Medtech sowie MEMS und Sensoren informieren. Die [Registrierung](#) ist bereits möglich.

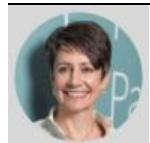
Halbleiter revolutionieren die Art und Weise, wie Menschen arbeiten und leben, indem sie Innovationen in intelligenten Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI), Internet of Things (IoT), 5G und Quantencomputer sowie in Branchen wie Transport und Gesundheitswesen vorantreiben.



"Die 426 Milliarden US-Dollar schwere Halbleiterindustrie, der Herzschlag des globalen Ökosystems für Elektronikdesign und -herstellung im Wert von 2 Billionen US-Dollar, treibt die globale digitale Transformation voran", sagte Ajit Manocha, Präsident und CEO von SEMI. „Dieser Megatrend, der bereits durch die COVID-19-Pandemie beschleunigt wurde, wird dazu beitragen, das weitere Wachstum der Halbleiterindustrie voranzutreiben - und ist nur möglich, wenn Menschen, Unternehmen und Branchen zusammenarbeiten. Der SEMI Technology Unites Global Summit ist eine hervorragende Plattform für Interessengruppen aus der Industrie, um die digitale Zukunft für gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wohlstand zu gestalten und eine intelligente Welt Wirklichkeit werden zu lassen.

“Der Gipfel wird mit dem [Executive Forum](#) eröffnet, in dem internationale Technologieführer Einblicke in die Zukunft intelligenter Technologien gewähren. Das Forum wird Verbindungen und Partnerschaften ermöglichen und Marktchancen für die Schaffung einer intelligenten, nachhaltigen Zukunft aufzeigen.

### Executive Keynotes



























Sabine Herlitschka, CEO - [Infineon Technologies Austria AG](#)



Luc Van den hove, Präsident und CEO - [imec](#)



	Emmanuel Sabonnadiere, CEO - <a href="#">Leti of CEA Tech</a>	
	Sekiguchi Akihisa, CTO - <a href="#">Tokyo Electron</a>	
	Maria Marced, Präsidentin - <a href="#">TSMC Europe</a>	
	Maurice Geraets, Co-CEO - <a href="#">NXP Netherlands</a>	
	Ruediger Dorn, Industry Lead High Tech & Semiconductors - <a href="#">Google Corporation</a>	
	An Steegen, CTO - <a href="#">Umicore</a>	
	Tadahiro Suhara, Managing Officer, Digital Solutions Business - <a href="#">JSR Corporation</a>	
	Sean Ding, Chief Scientist of AIoT, - <a href="#">Alibaba Cloud Intelligent Group</a>	
	Kevin Crofton, CEO - <a href="#">Comet</a>	
	Kate Wilson, VP of Marketing, Semiconductor Division - <a href="#">Edwards Vacuum</a>	
	Chandran Nair, CEO - <a href="#">AEM Holdings Ltd.</a>	
	Jörg Recklies, Senior VP - <a href="#">Infineon Technologies</a>	



John Nelson, Präsident und CEO -  
[UTAC Holdings](#)



Vollständige Liste s. online: <https://www.technologyunites.org/executive-forum>

## Wichtigste Online Funktionen

- **Digitale Ausstellung**
  - Einfach zu navigierende Plattform mit den Möglichkeiten, die Inhalte so zu kuratieren, dass sie den beruflichen Interessen entsprechen, und sich mit gleichgesinnten Branchenexperten zu vernetzen.
  - Die Aussteller erscheinen im zugehörigen regionalen Pavillon (entsprechend ihrem Hauptsitz), um von den für ihr Unternehmen relevanten Unternehmen besser gefunden zu werden.
- **Globale Markensichtbarkeit**
  - Digitale Standard- und Premium-Messestände zur Präsentation neuer Produkte, Unternehmenshighlights und zur Interaktion mit internationalen Kunden.
- **Vernetzung**
  - Direkter Zugang zu Technologieführern für Antworten auf dringende Fragen.
  - Gelegenheit, sich mit Referenten, Teilnehmern und Kunden durch Meet-the-Expert-Sitzungen, Live-Chats und Videotreffen zu vernetzen.
- **Acht Programmpunkte**
  - Mobility, Advanced Packaging, Medtech, Fab Management, Manufacturing, MEMS & Sensors, Advocacy, and Diversity & Inclusion, sowie ein Executive Forum.
- **Stellenangebote**
  - Aktuelle Stellenangebote in der Mikroelektronik-Branche.

Der all-in-Pass bietet Zugang zur gesamten Veranstaltung einschließlich Foren, Pavillons und der Ausstellung. Der Firmenpass bietet unbegrenzten Zugang für Mitarbeiter. Besuchen Sie [www.technologyunites.org](http://www.technologyunites.org) oder wenden Sie sich an [technologyunites@semi.org](mailto:technologyunites@semi.org), um weitere Informationen zu erhalten.

Weitere Informationen zur Plattform und zu den Geschäftsmöglichkeiten finden Sie im Veranstaltungslaufplan.

Folgen Sie #TechnologyUnites @SEMIEurope auf [LinkedIn](#) und [Twitter](#).

## Technology Unites Global Summit Premium Sponsoren

### Platin

CyberOptics Corporation, INFICON, Infineon Technologies, Picosun Oy, RENA Technologies GmbH, SPTS Technologies, a KLA company

## Gold

AP&S International GmbH, Beneq Oy, Edwards Vacuum, EV Group, Semics Inc., SÜSS MicroTec, Tokyo Electron Limited

## Silber

Comet, Evatec AG, Okmetic Oy, SPEA Automatic Test Equipment, VAT Group

**Event-Sponsoren:** Advantest, Applied Materials, DAS Environmental Expert GmbH, Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems IPMS, imec, Infinitesima, Max Group, Merck, PEER Group, Pfeiffer Vacuum, Posas GmbH, TRUMPF Hüttinger, Trymax Semiconductor Equipment BV

## Ausstellende Unternehmen



Weitere Aussteller: <https://www.technologyunites.org/exhibition>

## Über SEMI

SEMI® verbindet mehr als 2.400 Mitgliedsunternehmen und 1,3 Millionen Fachleute weltweit, um die Technologie und das Geschäft des Elektronikdesigns und der Elektronikfertigung voranzutreiben. SEMI-Mitglieder sind verantwortlich für die Innovationen bei Materialien, Design, Ausrüstung, Software, Geräten und Dienstleistungen, die intelligentere, schnellere, leistungsfähigere und kostengünstigere elektronische Produkte ermöglichen. Die Electronic System Design Alliance (ESD Alliance), FlexTech, die Fab Owners Alliance (FOA) und die MEMS & Sensors Industry Group (MSIG) sind SEMI Strategic Technology Communities, definierte Communities innerhalb von SEMI, die sich auf bestimmte Technologien konzentrieren. Besuchen Sie [www.semi.org](http://www.semi.org), um mehr zu erfahren, kontaktieren Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen und verbinden Sie sich mit SEMI auf [LinkedIn](#) und [Twitter](#).

## Kontakt des Verbands

Serena Brischetto / SEMI Europe

Tel.: +49 30 3030 8077-11

E-Mail: [sbrischetto@semi.org](mailto:sbrischetto@semi.org)